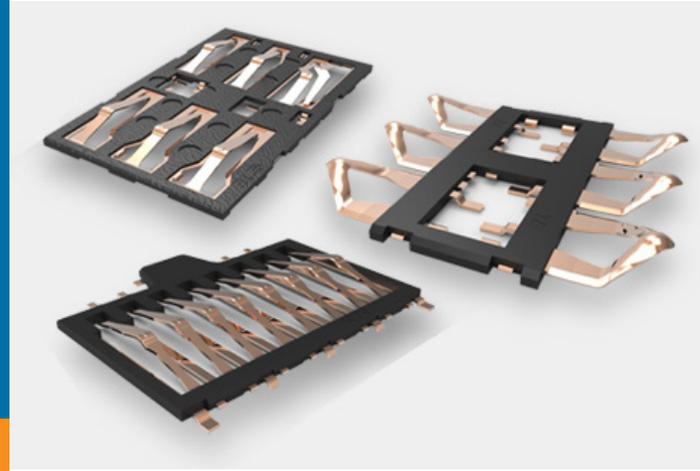


推出

排式SIM卡和MICRO SD卡连接器

- 实现灵活性和高成本效率而无需固定金属外壳
- 通过抗屈曲触点设计帮助提高耐用性



TE Connectivity (TE) 宣布推出三款低侧高排式卡连接器，包括 0.3H排式SIM卡连接器、0.3H排式侧入式SIM卡连接器和0.3H排式micro SD卡连接器，扩展了TE面向智能手机、可穿戴产品和其它移动设备的SIM卡连接器产品组合。这些新型连接器的排式解决方案用于需要SIM卡和micro SD卡连接功能的手机和便携式设备，为OEM厂商提供了创建定制模型设计的灵活性。

优势

- 实现卡连接器的设计灵活性和高成本效率，无需固定金属外壳和其它定制组件
- 通过抗屈曲触点设计帮助提高耐用性
- 使用排式SIM卡连接器选项，帮助确保卡检测开关的电路连接
- 通过侧入式SIM卡连接器选项提升双盘设计(dual-tray design)，同时为电池提供更多空间

应用

- 手机
- 可穿戴产品
- 平板电脑
- 个人计算机
- 无线键盘
- 蓝牙扬声器
- 掌上投影仪
- 便携式电池组
- 便携式存储装置
- 数据卡
- 便携式GSM调制解调器
- 服务器

电气

- 电压：最大值10 V DC
- 电流：最大值0.2 A
- 运作温度：-40°C至85°C
- 接触电阻：最初 100mΩ(最大值)；测试后150mΩ(最大值)

材料

- 触点：铜合金、接触区域为镍镀层上镀金

机械

- 0.3H mm 高
- 抗屈曲设计

了解更多

[SIM卡连接器概述网页](#)
[排式SIM卡连接器产品列表](#)
[排式SIM/SD连接器介绍](#)
[SIM卡连接器系列产品手册](#)
[下载部件清单](#)

TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks

Insert TE Authorized
Distributor logo here

 **TE**
connectivity Authorized
Distributor